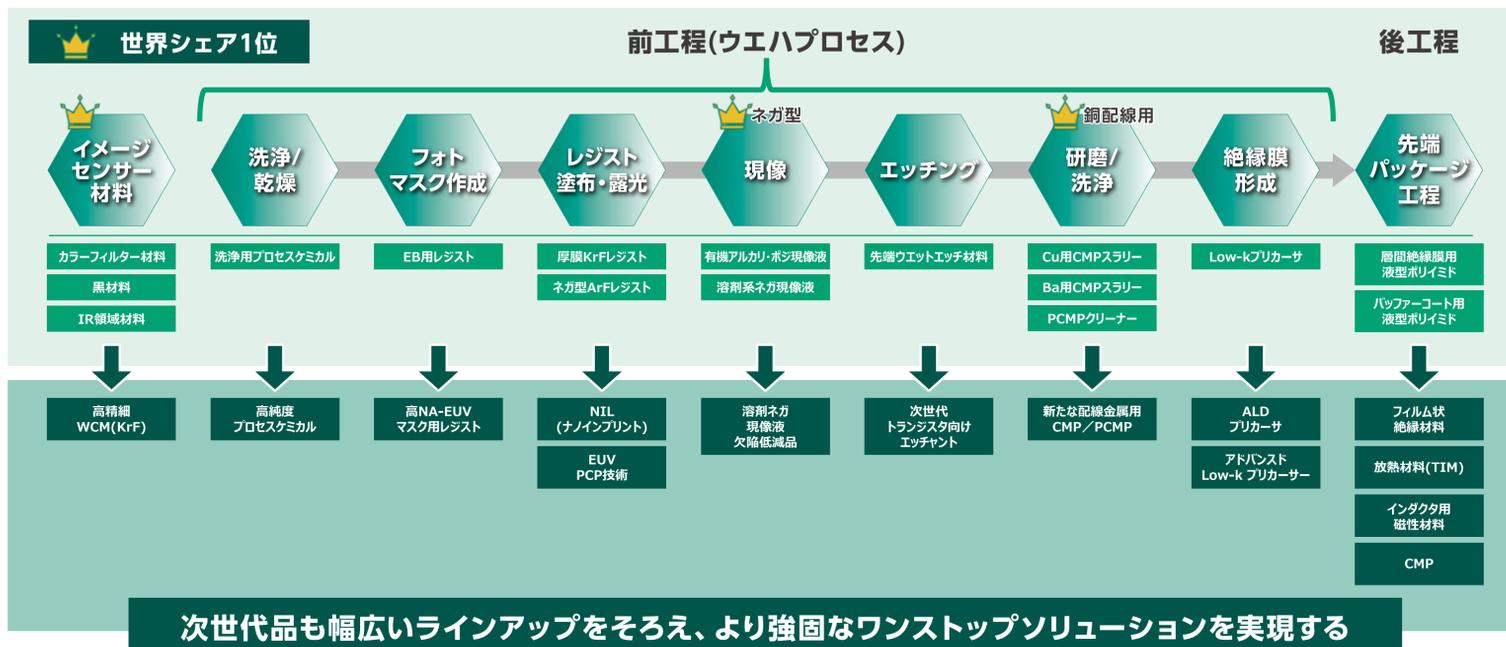


「半導体の進化はどこまでいけるのか 富士フィルムは「材料」でその答えを出していく」

中核戦略「ワンストップソリューション」とは

半導体の製造プロセスのほぼ全ての工程をカバーする製品ラインアップ
連続する製造プロセス向けに**一気通貫で最適化した材料を開発・提供**
単独の材料では解決できない複雑な顧客課題を解決



ワンストップソリューションによる徹底顧客主義

幅広い製品ラインアップを提供し、開発・製造・品質管理を一貫して支援するワンストップソリューションで
得た顧客との多様なタッチポイントを通して、顧客ニーズの本質を迅速につかみ課題解決につなげる

